(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-230165

(43)公開日 平成7年(1995)8月29日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	FΙ			ŧ	娇表示	箇所
G 0 3 F 7/022								
7/004	504							
H 0 1 L 21/027								
		7352-4M	H01L	21/ 30	5 0 2	R		
			審査請求	未請求	請求項の数 5	OL	(全 8	頁)
(21)出願番号	特顧平6-144437 (71)出			000220239				
				東京店们	上工業株式会社			
(22)出顧日	平成6年(1994)6		神奈川県川崎市中原区中丸子150番地					
			(72)発明者	加藤	5也			
(31)優先権主張番号	特顧平5-160799			神奈川県	具川崎市中原区 。	中丸子15	0番地	東
(32)優先日	平5 (1993) 6月30	Ħ		京応化工	C業株式会社内			
(33)優先権主張国	日本(JP)		(72)発明者	越山	#			
(31)優先権主張番号	特顧平5-325478			神奈川県	川崎市中原区中	中丸子15	0番地	東
(32)優先日	平 5 (1993)12月22	B		京応化コ	C業株式会社内			
(33)優先権主張国	日本 (JP)		(72)発明者	土井 发	於			
				神奈川県	具川崎市中原区 中	中丸子15	0番地	東
				京応化コ	C業株式会社内			•
			(74)代理人	弁理士	阿形 明 (タ	\$1名)		
						昆	終頁に	続く

(54) 【発明の名称】 ポジ型ホトレジスト組成物

(57)【要約】 (修正有)

【構成】 アルカリ可溶性樹脂、キノンジアジド基含有化合物、及び一般式(1)

$$R_1 = SO_1N - R^2 \qquad (1)$$

 $[R_r$ は炭素数 $6\sim10$ のフッ化アルキル基、 R^1 はH又は炭素数 $1\sim5$ のアルキル基、 R^2 は水酸基 2 個以上をもつ炭素数 $2\sim5$ のアルキル基等] の化合物、一般式 (2)

 $R_6 - (CH_2)_0 - OCH_2 CH (OH) - CH_2 OH \cdots$... (2)

 $(R_{\epsilon}$ は炭素数 $4 \sim 20$ のペルフルオロアルキル基、mは 1 又は 2 の整数)の化合物又はパーフルオロアルキル基含有シロキサン結合とポリオキシエチレン型ポリエーテル結合のみを有する非イオン性含フッ素オルガノシロキサン系化合物を、2 - オキシプロピオン酸アルキル - プロピアルキル、2 - オキシプロピオン酸アルキル - プロピレングリコールモノアルキルエーテルアセテート等に溶解して成るポジ型ホトレジスト組成物。

【効果】 ストリエーションの生じることがなく、かつ 消泡性及び濡れ特性に優れるため、塗膜不良や現像不良 の生じることがないポジ型ホトレジスト組成物を提供する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) アルカリ可溶性樹脂、(B) キノ ンジアジド基含有化合物、及び (C) 一般式 化11

$$R_{i} - SO_{2}N - R^{3}$$

[式中のR,はアルキル基の水素原子の一部又は全部が フッ素原子で置換された炭素数6~10のフッ化アルキ ル基、R¹は水素原子又は炭素数1~5のアルキル基、 基、- (CH₂CH₂O)₀-R³ (ここでR³は水素原子 又はペンゾイル基、nは1~10の整数である)又は-CH₂COOR⁴ (R⁴は炭素数1~5のアルキル基であ る)である]で表わされる化合物、一般式

 $R_4 - (CH_2)_4 - OCH_2CH (OH)_{-CH_2OH}$ (式中のR₄は炭素数4~20のペルフルオロアルキル 基、mは1又は2の整数である) で表わされる化合物及 びパーフルオロアルキル基含有シロキサン結合とポリオ キシエチレン型ポリエーテル結合のみを有する非イオン 性含フッ素オルガノシロキサン系化合物の中から選ばれ 20 た少なくとも1種の非イオン性フッ素系化合物を、

(D) 2 - オキシプロピオン酸アルキル60~90重量 %と酢酸アルキル40~10重量%の混合溶剤、2-オ キシプロピオン酸アルキル50~90重量%とプロピレ ングリコールモノアルキルエーテルアセテート50~1 0 重量%の混合溶剤又はプロピレングリコールモノアル キルエーテルアセテートに溶解して成るポジ型ホトレジ スト組成物。

【請求項2】 (C) 成分の非イオン性フッ素系化合物 の含有量が組成物の固形分に対して100~1000 ppmである請求項1記載のポジ型ホトレジスト組成

【請求項3】 (C) 成分の非イオン性フッ素系化合物 のR」で示される基がC, F15基又はC8 F17基である請 求項1又は2記載のポジ型ホトレジスト組成物。

(C) 成分の非イオン性フッ素系化合物 【請求項4】 のR₄で示される基がC₄F₉基、C₆F₁₃基又はC₈F₁₇ 基である請求項1又は2記載のポジ型ホトレジスト組成

【請求項5】 (C) 成分の非イオン性フッ素系化合物 の添字mが2である請求項1、2又は4記載のポジ型ホ トレジスト組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は新規なポジ型ホトレジス ト組成物、さらに詳しくは、特にストリエーションと呼 ばれる塗布むらが生じることがなく、かつ消泡性及び濡 れ特性に優れるため、強膜不良や現像不良の生じること がないポジ型ホトレジスト組成物に関するものである。 [0002]

【従来の技術】半導体集積回路の製造に用いられるホト レジスト組成物の代表的なものとして、アルカリ可溶性 ノポラックとナフトキノンジアジド化合物を主成分とす るものが知られているが、このようなホトレジスト組成 物においては、その溶液を基板に塗布する際に、ストリ エーションと呼ばれる塗布むらを生じるという欠点があ る。

2

【0003】このストリエーションは、目視による観察 では、放射状の縞模様を呈し、通常数百人の高低差を有 R^2 は水酸基 2 個以上を有する炭素数 $2\sim5$ のアルキル 10 する波状の起伏をなしている。このようなストリエーシ ョンを生じると、パターンの直線性及び再現性が低下 し、所望のレジストパターンを形成できないという半導 体リソグラフィー技術にとって致命的な欠点を生じる。

> 【0004】このような欠点を改善するために、種々の フッ素系界面活性剤を添加したレジスト組成物が提案さ れている(特開昭62-36657号公報)。

> 【0005】一方、感光性印刷版に用いられる感光性組 成物においても、印刷特性向上のために、種々のフッ素 系界面活性剤を添加することが提案されている(特別昭 64-48849号公報、同64-50040号公報、 特開平4-9065号公報、同4-212965号公報 など)。

【0006】このように、フッ素系界面活性剤をレジス ト組成物や感光性印刷版用感光性組成物に添加すること は従来行われていることである。しかしながら、従来の フッ素系界面活性剤を用いた場合、ストリエーションの 問題は幾分解消されるものの、レジスト溶液中に泡が発 生しやすく、このような泡が消失せずにそのまま残って いると、基板上にレジスト溶液を塗布する際に、レジス ト膜上に泡が残り強膜不良を生じ、所望のレジストパタ ーンが形成できないという問題が生じる。このため消泡 性に優れるレジスト組成物が望まれている。

【0007】また、従来のフッ素系界面活性剤を配合し たレジスト組成物では、レジスト現像に際し、レジスト の濡れ特性が十分でなく、現像液を基板上のレジスト膜 に被覆すると、レジスト表面に気泡が付着し、この気泡 の存在のために、現像不良が起こり、所望のレジストバ ターンが得られないため、濡れ特性が優れたレジスト組 成物が望まれている。

[0008]

30

【発明が解決しようとする課題】本発明は、半導体製造 に際して用いるための、ストリエーションが発生するこ とがなく、かつ消泡性及び濡れ特性が優れるため、塗膜 不良や現像不良の生じることがないポジ型ホトレジスト 組成物を提供することを目的としてなされたものであ る。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、優れた消 泡性、濡れ特性をもつポジ型ホトレジスト組成物を開発 50 すべく鋭意研究を重ねた結果、従来のフッ素系界面活性

剤に代えて、特定の非イオン性フッ素系化合物を特定の 有機溶剤と組み合わせて用いることにより、その目的を 達成しうることを見出し、この知見に基づいて本発明を 完成するに至った。

【0010】すなわち、本発明は、(A)アルカリ可溶 性樹脂、(B)キノンジアジド基含有化合物、及び (C) 一般式(I)

(化2]

$$R_{1}-SO_{2}N-R^{2}$$
 (1)
 R_{1} *10
 $R_{5}-(CH_{2})_{1}-OCH_{2}CH$ (OH) $-CH_{2}OH$

(式中のRaは炭素数4~20のペルフルオロアルキル 基、mは1又は2の整数である)で表わされる化合物及 びパーフルオロアルキル基含有シロキサン結合とポリオ キシエチレン型ポリエーテル結合のみを有する非イオン 性含フッ素オルガノシロキサン系化合物の中から選ばれ た少なくとも1種の非イオン性フッ素系化合物を、

(D) 2 - オキシプロピオン酸アルキル60~90重量 %と酢酸アルキル40~10重量%の混合溶剤、2-オ キシプロピオン酸アルキル50~90重量%とプロピレ 20 ングリコールモノアルキルエーテルアセテート50~1 0重量%の混合溶剤又はプロピレングリコールモノアル キルエーテルアセテートに溶解して成るポジ型ホトレジ スト組成物を提供するものである。

【0011】本発明組成物において、(A)成分として 用いられるアルカリ可溶性樹脂については特に飼限はな く、従来ポジ型ホトレジスト組成物において被膜形成用 樹脂として慣用されているアルカリ性溶液に対して溶解 性を有する樹脂であればよい。このようなものとして は、何えばフェノール、クレゾール、キシレノール、レ 30 ゾルシノールなどの芳香族ヒドロキシ化合物の中から選 ばれた少なくとも1種と、ホルムアルデヒド、アセトア ルデヒド、ベンズアルデヒドなどのアルデヒド化合物と を縮合させて得られるノボラック樹脂、p - ピニルフェ ノール、m - ピニルフェノール、o - ピニルフェノー ル、α-メチルビニルフェノールなどのビニルフェノー ル化合物及びこれらのハロゲン置換化合物の重合体又は 共重合体、アクリル酸、メタクリル酸、ヒドロキシエチ ルアクリレート、ヒドロキシエチルメタクリレートなど ピニルアルコール、並びに前記各樹脂の水酸基の一部を 介してキノンジアジド基、ナフトキノンジアジド基を導 入した変性樹脂などを挙げることができる。これらのア ルカリ可溶性樹脂は単独で用いてもよいし、2種以上を 組み合わせ用いてもよい。

【0012】これらのアルカリ可溶性樹脂の中で、低分 子領域をカットした重量平均分子量2000~2000 0、好ましくは5000~15000のクレゾールノボ ラック樹脂が、耐熱性に優れるホトレジスト組成物を与 えるので好適である。

* [式中のR:はアルキル基の水素原子の一部又は全部が フッ素原子で置換された炭素数6~10のフッ化アルキ ル基、R1は水素原子又は炭素数1~5のアルキル基、 R'は水酸基2個以上を有する炭素数2~5のアルキル 基、- (CH₂CH₂O) - R³ (ここでR³は水素原子 又はペンゾイル基、nは1~10の整数である)又は-CH₂ COOR⁴ (R⁴は炭素数1~5のアルキル基であ る)である]で表わされる化合物、一般式(II)

··· (I I)

【0013】本発明組成物において用いる(B)成分の キノンジアジド基含有化合物としては、例えば (イ) 2, 3, 4 - トリヒドロキシベンゾフェノン、2, 4, 4'- トリヒドロキシベンゾフェノン、2,4,6-ト リヒドロキシベンゾフェノン、2, 3, 6 - トリヒドロ キシペンゾフェノン、2、3、4 - トリヒドロキシー 2'-メチルペンゾフェノン、2,3,4,4'-テト ラヒドロキシペンゾフェノン、2、2′、4、4′-テ トラヒドロキシベンゾフェノン、2, 3', 4, 4', 6 - ペンタヒドロキシベンゾフェノン、2, 21, 3, 4,4'-ペンタヒドロキシペンゾフェノン、2, , 3, 4, 5′-ペンタヒドロキシベンゾフェノ ン、2、3′、4、4′、5′、6-ヘキサヒドロキシ ペンゾフェノン、2, 3, 3', 4, 4', 5'-へキ サヒドロキシベンゾフェノンなどのポリヒドロキシベン ゾフェノン類、(ロ) ビス(2,4-ジヒロドキシフェ ニル) メタン、ピス (2, 3, 4 - トリヒドロキシフェ ニル) メタン、2 - (4 - ヒドロキシフェニル) - 2 -(4'-ヒドロキシフェニル) プロパン、2-(2,4 - ジヒドロキシフェニル) - 2 - (2´, 4´ - ジヒド ロキシフェニル) プロパン、2 - (2, 3, 4 - トリヒ ドロキシフェニル) - 2 - (2', 3', 4'-トリヒ ドロキシフェニル) プロパンなどのピス[(ポリ)ヒド ロキシフェニル] アルカン類、 (ハ) 1 - [1 - (4 -ヒドロキシフェニル) イソプロビル] - 4 - [1, 1 -ピス (4・ヒドロキシフェニル) エチル] ベンゼン、 (二) トリス (4 - ヒドロキシフェニル) メタン、ビス (4-ヒドロキシ・3, 5-ジメチルフェニル) -4-のアクリル酸系若しくはメタクリル酸系共重合体、ポリ 40 ヒドロキシフェニルメタン、ピス(4-ヒドロキシ-2, 5 - ジメチルフェニル) - 4 - ヒドロキシフェニル メタン、ピス(4-ヒドロキシ-3,5-ジメチルフェ ニル) - 2 - ヒドロキシフェニルメタン、ピス(4 - ヒ ドロキシ・2, 5・ジメチルフェニル)・2・ヒドロキ シフェニルメタン、ピス(4-ヒドロキシ-2,5-ジ メチルフェニル) - 3, 4 - ジヒドロキシフェニルメタ ン、ピス(4-ヒドロキシ-3,5-ジメチルフェニ ル) - 3, 4 - ジヒドロキシフェニルメタンなどのトリ ス(ヒドロキシフェニル)メタン類又はそのメチル置換 50 体、(ホ) ピス(3-シクロヘキシル・4-ヒドロキシ

フェニル) - 3 - ヒドロキシフェニルメタン、ピス(3 - シクロヘキシル・4・ヒドロキシフェニル)・2・ヒ ドロキシフェニルメタン、ピス(3-シクロヘキシル-4-ヒドロキシフェニル) - 4-ヒドロキシフェニルメ タン、ピス(5 - シクロヘキシル - 4 - ヒドロキシ - 2 - メチルフェニル) - 2 - ヒドロキシフェニルメタン、 ピス (5 - シクロヘキシル - 4 - ヒドロキシ - 2 - メチ ルフェニル) - 3 - ヒドロキシフェニルメタン、ピス (5 - シクロヘキシル - 4 - ヒドロキシ - 2 - メチルフ ェニル) - 4 - ヒドロキシフェニルメタン、ピス(3 -シクロヘキシル・2・ヒドロキシフェニル)・3・ヒド ロキシフェニルメタン、ピス(5 - シクロヘキシル - 4 - ヒドロキシ・3・メチルフェニル) - 4 - ヒドロキシ フェニルメタン、ピス(5 - シクロヘキシル・4 - ヒド ロキシ・3・メチルフェニル)・3・ヒドロキシフェニ ルメタン、ピス(5 - シクロヘキシル - 4 - ヒドロキシ - 3 - メチルフェニル) - 2 - ヒドロキシフェニルメタ ン、ピス(3 - シクロヘキシル - 2 - ヒドロキシフェニ ル) - 4 - ヒドロキシフェニルメタン、ピス(3 - シク ロヘキシル・2・ヒドロキシフェニル)・2・ヒドロキ 20 シフェニルメタン、ピス(5 - シクロヘキシル - 2 - ヒ ドロキシ・4・メチルフェニル)・2・ヒドロキシフェ ニルメタン、ピス(5‐シクロヘキシル‐2‐ヒドロキ シ-4-メチルフェニル)-4-ヒドロキシフェニルメ タンなどのピス (シクロヘキシルヒドロキシフェニル) (ヒドロキシフェニル) メタン類又はそのメチル置換体 (へ) フェノール、p - メトキシフェノール、ジメチル フェノール、ヒドロキノン、ナフトール、ピロカテコー ル、ピロガロール、ピロガロールモノメチルエーテル、 ピロガロール・1、3・ジメチルエーテル、没食子酸、 水酸基を一部残してエステル化又はエーテル化された没 食子酸、アニリン、p-アミノジフェニルアミン、4, 4′-ジアミノベンゾフェノンなどの水酸基又はアミノ 基をもつ化合物、(ト)ノボラック、ピロガロール・ア セトン樹脂、p-ヒドロキシスチレンのホモポリマー又 はこれと共重合しうるモノマーとの共重合体などとナフ トキノン・1, 2・ジアジド・5・スルホン酸又はナフ トキノン・1, 2-ジアジド・4-スルホン酸、オルト ベンゾキノンジアジドスルホン酸、オルトアントラキノ ンジアジドスルホン酸などのキノンジアジド基含有スル 40 ホン酸との完全エステル化物、部分エステル化物、アミ ド化物又は部分アミド化物などを挙げることができる。

【0014】本発明組成物においては、(B)成分として、前記のキノンジアジド基含有化合物を単独で含有してもよいし、2種以上を含有してもよい。

6

【0015】また、この(B)成分は、前記(A)成分のアルカリ可溶性樹脂100重量部に対し、5~100重量部、好ましくは10~50重量部の範囲で配合するのが望ましい。この配合量が5重量部未満ではパターンに忠実な画像が得られず、転写性も低下するし、100重量部を超えると形成されるレジスト膜の均質性が低下し、解像性が劣化する傾向がみられる。

【0016】本発明組成物においては、(C)成分の非イオン性フッ素系化合物として、前配一般式(I)及び(II)で表わされる各化合物及びパーフルオロアルキル基含有シロキサン結合とポリオキシエチレン型ポリエーテル結合のみを有する非イオン性含フッ素オルガノシロキサン系化合物の中から選ばれた少なくとも1種が用いられる。

【0017】前記一般式(I)で表わされる非イオン性フッ素系化合物としては、RrがCrF1s 基又はCaF1r 基であるものが好ましく、このようなものとしては、例えば以下に示すものが挙げられる。

[0018]

R₁-SO₂-N (C₃H₇)-(CH₂CH₂O)₁₀-H (R₁がC₅F₁₇の場合、商品名「EF-122B」)
R₁-SO₂-N (C₂H₅)-(CH₂CH₂O)₇-H
R₁-SO₂-N (C₃H₇)-(CH₂CH₂O)₅-H
R₁-SO₂-N (C₃H₇)-(CH₂CH₂O)₅-H
(R₁がC₅F₁₇の場合、商品名「EF-122C」)
R₁-SO₂-N (C₃H₇)-CH₂CH₂OH
(R₁がC₅F₁₇の場合、商品名「EF-121」)
R₁-SO₂-N (C₅H₁₁)-(CH₂CH₂O)₁₀-H
R₁-SO₂-NH- (CH₂CH₂O)₇-H
R₁-SO₂-N (C₄H₉)-(CH₂CH₂O)₅-H

 $R_1 - SO_2 - N$ ($C_2 H_6$) $- CH_2 CH_2 OH$ (化3)

 $R_1 - SO_2 - N (C_2 H_5) - (CH_2 CH_2 O)_3 - H$

(R₁がC₈F₁₇の場合、商品名「EF-126」) 【化4】

【化5】

【化6】

50

R,-SO,-N (C,H,)-(CH,CH,O),-C-

[0019] $R_1 - SO_2 - N$ (C_3H_7) - CH_2CH (OH) CH_2OH

(R₁がC₈F₁₇の場合、商品名「MF-110」) R₁-SO₂-NH-CH₂CH₂CH (OH) CH₂OH R₁-SO₂-N (C₄H₉)-CH (OH) CH₂OH [0020]

R₁-SO₂-N (C₃H₇)-CH₂COOC₂H₅ (R₁がC₈F₁₇の場合、商品名「EF-1 2 7」) R₁-SO₂-N (C₅H₁₁)-CH₂COOC₄H₉ R₁-SO₂-NH-CH₂COOC₃H₇ R₁-SO₂-N (C₂H₆)-CH₂COOCH₃

【0021】また、前記一般式(II)で表わされる非イオン性フッ素系化合物としては、 $R_{\mathfrak{e}}$ が $C_{\mathfrak{e}}$ F₁₃ 基又は $C_{\mathfrak{e}}$ F₁₇ 基であるものが好ましく、このようなものとしては例えば以下に示すものが挙げられる。 $R_{\mathfrak{e}}$ - CH₂ - OCH₂ CH (OH) - CH₂ OH

R₄-CH₂-OCH₂CH (OH)-CH₂OH R₄-CH₂CH₂-OCH₂CH (OH)-CH₂OH (R₄がC₆F₁sの場合、商品名「MF-100」)

【0022】これらの非イオン性フッ素系化合物としては、市販品を用いることができ、該市販品としては、例えば前記のEFTOP「EF-121」、「EF-122B」、「EF-126」、「EF-127」、「MF-100」(いずれもトーケムプロダクツ社製)などを挙げることができる。これらの中で「<math>EF-122B」が最も好ましい。

【0023】また、前記の、バーフルオロアルキル基合 30 有シロキサン結合とポリオキシエチレン型ポリエーテル結合のみを有する非イオン性含フッ素オルガノシロキサン系化合物は、パーフルオロアルキル基を有するシロキサン基とポリオキシエチレン型ポリエーテル基を結合させた化合物であって、市販品としては、例えばX-70-090、X-70-091、X-70-092、X-70-093(いずれも信越化学工業社製)などが挙げられ、これらの中でX-70-092、X-70-093が最も好ましい。

【0024】本発明組成物においては、(C)成分の非 40 イオン性フッ素系化合物は1種用いてもよいし、2種以上を組み合わせて用いてもよく、また、その配合量は、ホトレジスト組成物の固形分に対し、通常100~10000ppm、好ましくは1000~6000ppmの範囲で選ばれる。この配合量が100ppm未満では本発明の目的が十分に達成されないし、10000ppmを超えるとホトレジスト組成物の軟化温度が低下し、好ましくない。特にレジスト組成物中に占める非イオン性フッ素系化合物の含有量が多くなると感度の低下や焦点深度幅が狭くなるなどの問題が生じるので、非イオン性 50

フッ素系化合物においても添加量が少なくて消泡性、濡れ特性の効果が現れるものが好ましい。

8

【0025】本発明組成物においては、前記(A)、(B)及び(C)成分を、2-オキシプロピオン酸アルキル60~90重量%と酢酸アルキル40~10重量%の混合溶剤、2-オキシプロピオン酸アルキル50~90重量%とプロピレングリコールモノアルキルエーテルアセテート50~10重量%の混合溶剤又はプロピレングリコールモノアルキルエーテルアセテートに溶解させることが必要である。2-オキシプロピオン酸アルキルとしては、2-オキシプロピオン酸メチル、2-オキシプロピオン酸エチル、2-オキシプロピオン酸プロピルなどがあるが、2-オキシプロピオン酸エチルが最も好ましい。酢酸アルキルとしては、酢酸メチル、酢酸アエチル、酢酸プェリル、酢酸プェリル、酢酸プェリル、酢酸プェリル、酢酸プェリル、酢酸プェリル、酢酸プェリル、酢酸プェリル、酢酸プュピル、酢酸プェリル、酢酸アコピル、酢酸プェリル・カピックリコールモノアルキルエーテルアセテートのアルキル基と

しては、メチル基、エチル基、プロビル基などが挙げら

れるが、メチル基が最も好ましい。

【0026】従来、ポジ型ホトレジスト組成物の溶剤としては、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテートが広く、実用的な溶剤として使用されてきたが、現今ではこのものは、その毒性が問題となり、環境濃度が規制されて使用不可能になり、その代替溶剤として、安全性の高い乳酸エチル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートなどが提案され、レジスト溶剤として使用されている。しかしながら、乳酸エチル単独溶剤では、粘度が高く基板上にレジスト層を設けたときの、基板面内における膜厚のパラツキが大きく、面内均一性に劣るという問題がある。また、このような溶剤に対して、これまで使用されてきた従来のフッ素系の活性剤では、消泡性、濡れ特性が不十分であり、塗膜不良や現像不良などの問題が生じる。

【0027】これに対し、本発明のボジ型ホトレジスト組成物においては、2-オキシプロピオン酸アルキルと酢酸アルキルの所定割合の混合溶剤、2-オキシプロピングリコールモノアルキルエーテルアセテートの所定割合の混合溶剤、又はプロピレングリコールモノアルキルエーテルアセテート単独溶剤と、所定(C)成分とを組み合わせたことにより、安全性が高く、ストリエーションの発生を抑制しうるとともに、消泡性及び濡れ特性に優れ、塗膜不良、現像不良の問題を起こさず、所望のパターンを形成しうるのである。

【0028】本発明組成物においては、本発明の目的が 損なわれない範囲で、感度をさらに高めるために、所望 に応じ増感剤として、前記ポリヒドロキシベンゾフェノ

ン類、前記ピス [(ポリ) ヒドロキシフェニル] アルカ ン類、前記1 - [1 - (4 - ヒドロキシフェニル) イソ プロピル] - 4 - [1, 1 - ピス (4 - ヒドロキシフェ ニル) エチル] ベンゼン、あるいは前記トリス(ヒドロ キシフェニル)メタン類又はそのメチル置換体などを組 み合わせて用いることができる。この併用される化合物 は、増感効果に優れ、高感度で、かつ露光量に対する寸 法変化量の少ない実用的なホトレジスト組成物を与える ことができる。

【0029】さらに、本発明の目的を損なわない範囲 で、所望に応じ、その他の増感剤、例えばメルカプトオ キサゾール、メルカプトベンゾキサゾール、メルカプト オキサゾリン、メルカプトペンゾチアゾール、ペンゾオ キサゾリン、ペンゾチアゾロン、メルカプトペンゾイミ **ダゾール、ウラゾール、チオウラシル、メルカプトピリ** ミジン、イミダゾロン及びこれらの誘導体などを併用す ることができる。

【0030】これらの増感剤は、1種用いてもよいし、 2種以上を組み合わせて用いてもよく、その配合割合 は、アルカリ可溶性樹脂100重量部に対し、通常0. 1~40重量部、好ましくは0.5~35重量部の範囲 で選ばれる。この量が0.1重量部未満では、増感効果 が十分には発揮されないし、40重量部を超えると量の わりには、増感効果が得られず、むしろ不経済となり好 ましくない。その最適使用量は、前記感光性成分の種類 に応じて適宜選ばれる。

【0031】また、本発明組成物においては、解像性、 残膜率を向上させるための補助剤として、イソシアヌレ ート系化合物を配合することもできる。このイソシアヌ レート系化合物としては、例えば1,3,5-トリス (4-tert-プチル-3-ヒドロキシ-2, 6-ジ メチルベンジル) イソシアヌレート、1,3,5-トリ ス (4 - tert - プチル - 3 - ヒドロキシ - 2, 6 -ジエチルベンジル) イソシアヌレート、1,3,5-ト リス (3, 5 - ジ・tert - プチル・4 - ヒドロキシ ペンジル) イソシアヌレートなどを挙げることができ る。これらは、単独で用いてもよいし、2種以上を組み 合わせて用いてもよく、その配合割合は、通常アルカリ 可溶性樹脂100重量部に対し、0.5~15重量部、 好ましくは1.0~10重量部の範囲で選ばれる。

【0032】また、本発明組成物においては、定在波の 影響を抑えるために、本発明の目的を損なわない範囲 で、所望に応じ、2-ヒドロキシ安息香酸ペンジル、4 - ヒドロキシ安息香酸ペンジル、2 - ヒドロキシ安息香 酸エチル、2-ヒドロキシ安息香酸ヘキシルなどのヒド ロキシ安息香酸エステル類、2-tert-プチル-4 - メチルフェノール、2 - tert - プチル - 6 - メチ ルフェノール、4 - tert - プチル - 2 - メチルフェ ノールなどのtert・プチル・メチルフェノール類を 含有させることができる。これらの配合量は、アルカリ 50 ロキシド水溶液を用い、23℃で1分間パドル現像し

可溶性樹脂100重量部に対し、通常1~10重量部、 好ましくは2~5重量部の範囲で選ばれる。

[0033]

【発明の効果】本発明のポジ型ホトレジスト組成物は、 (1) ストリエーションが発生することがないため、塗 布性に優れ、均一なレジスト膜を形成することができ る、(2)消泡性に優れるため、レジスト溶液を基板上 に塗布した際にも、泡によるレジスト膜の塗膜不良が発 生せず、現像不良を起こすことがなく、所望のレジスト 10 パターンを得ることができる、(3) 濡れ特性に優れる ため、レジスト現像に際し気泡がレジスト膜に付着する ことがなく、現像不良を起こさず所望のパターンを得る ことができる上、現像液の広がりが速く、現像液の使用 量が少なくてすみ、かつ現像液がレジスト膜上に均一に

10

[0034]

【実施例】次に、実施例により本発明をさらに詳細に説 明するが、本発明はこれらの例によってなんら限定され るものではない。

広がりやすい、などの特徴を有している。

【0035】なお、組成物の諸物性は次のようにして求 めた。

(1) ストリエーション

試料をスピンナーを用いて6インチシリコンウエーハ上 に、4000rpmで20秒間スピンコートし、レジス ト膜の表面を目視で観察し、ストリエーションの発生状 況を調べた。ストリエーションの発生が認められないも のを〇、認められるものを×として評価した。

【0036】(2)消泡性

試料を、前記(1)と同様にして6インチシリコンウエ 30 一ハ上にスピンコートし、レジスト膜の表面を目視で観 察し、泡による塗膜不良の発生状況を調べた。泡による **塗膜不良が認められないものを○、認められるものを×** として評価した。

【0037】(3) 濡れ特性

レジスト膜上に純水を滴下し、ゴニオメーターを用い て、レジスト膜の純水に対する表面接触角を測定した。 この場合、表面接触角の値が68°未満のものを○、6 8°以上のものを×として評価した。なお、表面接触角 の値が小さいほどレジスト膜の濡れ特性が優れているこ 40 とを意味し、68°以上では現像液がはじかれ、現像不 良を起こして所望のパターンを形成できなくなる。

【0038】(4)パターン形状

試料をスピンナーを用いて、6インチシリコンウエーハ 上に4000 rpmで、20秒間スピンコートし、ホッ トプレートで90℃、90秒間乾燥して膜厚1.05 µ mのレジスト膜を得た。このレジスト膜に縮小投影露光 装置NSR-175517A (ニコン社製、NA=0. 50) を用いて、0.1秒から0.01秒間隔で露光し たのち、2. 38wt%テトラメチルアンモニウムヒド

た。次いで、30秒間水洗し、乾燥してレジストパター ンを得た。

【0039】その際、得られたラインアンドスペースが 0. 40μm幅のレジストパターンの断面形状をSEM (走査型電子顕微鏡) 写真により観察し、マスクパター ンを忠実に再現しているものを○、現像不良が起こり、 マスクパターンを再現していないものを×として評価し た。

【0040】実施例1

m - クレゾールとp - クレゾールとを重量比40:60 の割合で混合し、これにホルマリンを加え、シュウ酸触 媒を用いて常法により縮合してクレゾールノボラックを 得た。この樹脂に対して分別処理を施し、低分子領域を カットして得られた重量平均分子量6000のクレゾー ルノボラック100重量部、2、3、4、4′-テトラ ヒドロキシベンゾフェノン1モルとナフトキノン・1, 2-ジアジド-5-スルホニルクロリド4.0モルとの エステル化反応生成物25重量部、ビス(4-ヒドロキ シ-3,5-ジメチルフェニル)-2-ヒドロキシフェ あるEF-121 (トーケムプロダクツ社製) 5000 ppmを2-オキシプロピオン酸エチル360重量部と 酢酸プチル40重量部の混合溶剤に溶解したのち、この ものを孔径 $0.2\mu m$ のメンプランフィルターを用いて ろ過し、ポジ型ホトレジスト組成物を調製した。このも*

12 **★のについて、ストリエーション、消泡性、濡れ特性及び** パターン形状を求めた。その結果を表1に示す。

【0041】 実施例2~7、比較例1~3

実施例1において、非イオン性フッ素系化合物の種類と 量を表1に示すように変えた以外は、実施例1と同様に してポジ型ホトレジスト組成物を調製した。このものに ついて、ストリエーション、消泡性、濡れ特性及びパタ ーン形状を求めた。その結果を表1に示す。

【0042】 実施例8

実施例1の非イオン性フッ素系化合物に代えてMF-1 00を用い、その配合量を300ppmに変えた以外は 実施例1と同様にしてポジ型ホトレジスト組成物を調製 した。このものについて、ストリエーション、消泡性、 満れ特性及びパターン形状を求めた。その結果を表1に 示す。

【0043】実施例9

実施例1の非イオン性フッ素系化合物に代えてX-70 -092(商品名、信越化学工業社製、非イオン性含フ ッ素オルガノシロキサン系化合物)を用い、その配合量 ニルメタン25重量部及び非イオン性フッ素系化合物で 20 を250ppmとした以外は実施例1と同様にしてポジ 型ホトレジスト組成物を得た。このものについて、スト リエーション、消泡性、濡れ特性及びパターン形状を求 めた。その結果を表1に示す。

[0044]

【表1】

実施例	非イオン性ファ素系化合物		ストリエ	消泡性 潜れ特性		パターン形状	溶剤
及び	推卸	添加量	ーション		(接触角)		
比較例		(ppm)		!			
突施例1	EF-121	5000	0	0	0	0	αĐ
实施例2	EF-122C	3000	0	0	0	0	α
実施例3	EF-122B	2000	0	0	0	0	α
実施例4	MF-110	5000	0	0	0	0	a
実施例5	EF-126	6000	0	0	0	0	α
実施例6	EF-127	1000	0	0	0	0	а
strike int 7	EF-122B	1000					
实施例7	BF-122C	1500	0	0	0	0	a
実施例8	MF-100	300	0	0	0	0	а
実施例 9	x-70-092	250	0	0	0	0	a
比較例1	PC-430"	600	0	×	×	×	а
比較例2	S-38221 ·	1000	0	×	×	×	a
比較例3	EF-122A*	5000	0	×	×	×	α

【0045】[注]

1) FC-430:フロロケミカル-住友スリーエム社 製のフッ素系界面活性剤フロラード「FC-430」

2) S-382:旭硝子社製のフッ素系界面活性剤サー フロン「S-382」

系界面活性剤EFTOP「EF-122A」、構造式;

C₈ F₁ 7 SO₂ (C₃ H₇) (C₂ H₄ O) 2 0 H

4) α:2-オキシプロピオン酸エチル90重量%と酢 酸プチル10重量%の混合溶剤

【0046】 実施例10~15、比較例4~5

3) EF-122A:トーケムプロダクツ社製のフッ素 50 実施例1において、混合溶剤を表2に示す溶剤に代え、

14

さらに非イオン性フッ素系化合物の種類と量を表2に示すように代えた以外は実施例1と同様にしてポジ型ホトレジスト組成物を得た。このものについて、ストリエーション、消泡性、濡れ特性及びパターン形状を求めた。*

*その結果を表2に示す。 【0047】 【表2】

実施例	非イオン性ファ素系化合物		ストリエ	消泡性	滞れ特性	パターン形状	溶剌
及び 比較例	植類	添加量 (ppm)	ーション		(接触角)		
突施例10	X-70-092	250	0	0	0	0	₽ ¹>
実施例[]	X-70-092	250	0	0	0	0	7 13
実施例12	X-70-093	250	0	0	0	0	β
実施例13	X-70-093	250	0	0	0	0	7
実施例14	EF-122B	2000	0	0	0	0	ß
実施例15	MF-100	300	0	0	0	0	β
比較例4	FC-430	600	0	×	×	×	β
比較例5	EF-122A	5000	0	×	×	×	β

【0048】[注]

重量%の混合溶剤

1) β:2-オキシプロピオン酸エチル70重量%とプ 2) γ ロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート30 20 テート

2) r:プロピレングリコールモノメチルエーテルアセニート

フロントページの続き

(72)発明者 高橋 浩一

神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 東

京応化工業株式会社内

(72)発明者 小原 秀克

神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 東

京応化工業株式会社内

(72)発明者 中山 寿昌

神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 東

京応化工業株式会社内

(72)発明者 山本 浩貴

神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 東

京応化工業株式会社内

(72)発明者 阿久津 郁夫

神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 東

京応化工業株式会社内

(72)発明者 徳竹 信生

神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 東

京応化工業株式会社内